

证券代码：301266

证券简称：宇邦新材

苏州宇邦新型材料股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-009

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他 _____
参与单位名称及人员姓名	野村东方国际证券：尤歆；保银投资：余泽；中信证券：陈健；汇华理财：徐纯波；华夏基金：陈凌飞；浙商中拓：傅杰松；上海德汇集团：王晓波；广发证券：张芷菡；中信建投：王吉颖；太平洋资产：恽敏、刘宇
时间	2023年11月13日—2023年11月15日
地点	公司会议室、腾讯会议
上市公司接待人员姓名	董事、副总经理、董事会秘书 林敏 董事、财务总监 蒋雪寒 证券事务代表 秦慧芸
投资者关系活动主要内容介绍	会议交流主要问题及公司回复概要： <b>问题 1：反光汇流带较常规汇流带的主要优势是什么？</b> <b>回复：</b> 反光汇流带通过改变焊带涂层表面的结构增加光的反射，进而增加太阳能电池组件的发电功率。 <b>问题 2：近期下游客户的账期模式是否有调整？</b> <b>回复：</b> 公司所处光伏焊带行业的下游客户主要为大型光伏组件企业，目前账期模式暂无变化。 <b>问题 3：公司是否有向采用低应力 ZBB 互联技术的 n 型</b>

	<p><b>TOPCon 组件企业提供配套的焊带产品？</b></p> <p>回复：公司研制的焊带产品能够满足下游客户低应力无主栅电池片技术和低温工艺的需求，公司已具备量产技术并向采用低应力 ZBB 互联技术的 n 型 TOPCon 组件企业提供配套的焊带产品。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023 年 11 月 16 日